

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-013

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	中邮证券
时间	2024年11月29日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	常务副总经理、董事会秘书：陈小华 证券事务代表：徐雯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：请问公司 PSPI 光刻胶进展如何？</p> <p>回答：目前公司自主开发的正性 PSPI（光敏聚酰亚胺）产品已获得晶圆头部企业的首笔订单，此为正性 PSPI 在主流晶圆厂的首个国产化材料订单，具有国产化里程碑意义。同时，公司也积极布局了负性 PSPI、低温交联型 PSPI、超高感度 PSPI 以及类 PI 型材料。</p> <p>问题二：PSPI 的技术难度和优势？</p> <p>回答：PSPI 作为直接材料保留在器件里，对可靠性要求更高。与传统非光敏 PI 相比，由于 PSPI 本身有着很好的感光性能，同时具有电绝缘性，可保护半导体电路免受物理和化学条件的影响，在使用时无需涂覆仅起工作介质作用的光刻胶，可以大大缩短工序，提高生产效率。</p>

	<p>问题三：PSPI 光刻胶的市场格局？</p> <p>回答：目前 PSPI 的技术与市场主要由美国及日本企业所掌握和垄断。根据 GlobaInfoResearch 整理研究显示：2023 年，全球光敏聚酰亚胺 (PSPI) 市场规模达到了 5.28 亿美元，预计 2029 年将达到 20.32 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 25.16%。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	无
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 29 日